

低誘電損失材料および高周波デバイス用銅張積層板の開発

布重 純*

Development of Copper Clad Laminate with Low Dielectric Loss Materials for High Frequency Devices

Jun NUNOSHIGE*

* 株式会社日立製作所日立研究所材料研究センター環境材料プロセス研究部 (〒319-1292 茨城県日立市大みか町7-1-1)

* Department of Green Materials and Process Research Materials, Materials Research Center, Hitachi Research Laboratory, Hitachi, Ltd. (7-1-1, Omika-cho, Hitachi-shi, Ibaraki 319-1292)